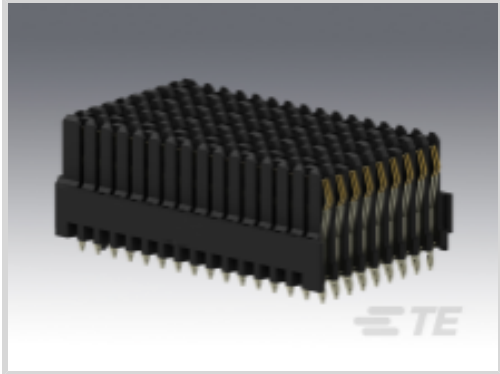




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 144

Row-to-Row Spacing: 1.8 mm [.071 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

产品特性

产品类型特性

适用于印刷电路板类型	背板
连接器系统	板对板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
护罩种类	不带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

卡槽中心线	20.3 mm[.8 in]
Number of Positions	144
行数	9
列数	16
背板架构	传统背板
PCB 安装方向	垂直
引导位置	左

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

机械附件

接合对准	带有
------	----



接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	板安装

壳体特性

有带罩的边数	0
中心线（间距）	1.8 mm[.071 in]

尺寸

Row-to-Row Spacing	1.8 mm[.071 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1410138-1
MULTIGIG RT T2 .8" DC DF F-LFT

TE 产品编号 1410138-2
MULTIGIG RT T2 .8" DC DF F-LFT

该系列中的其他产品 | MULTIGIG RT 2

高速背板连接器(42)

客户还购买了

TE 产品编号1-2199299-2
28P,DIP SKT,600 CL,LDR,PB FREE

TE 产品编号1-1734260-5
AMP HPI 1.25MM 接头

TE 产品编号103168-8
20 MODII HDR DRST SHRD .100CL

TE 产品编号1-1469491-2
MULTIGIG RT GUIDE PIN, 9MM 2.60

TE 产品编号1-1410999-2
MULTIGIG RT GUIDE PIN, 9MM 2.60

TE 产品编号102699-2
06 MODII HDR DRST SHRD A/PIN

TE 产品编号NB16572001
RW-175-3/32-X-STK

文档

产品图纸
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL LEF
英文版本

CAD 文件



下载查看

[ENG_CVM_1410141-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1410141-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1410141-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[High Speed Backplane Connectors catalog - MULTIGIG RT Connector](#)

英文版本

[Board-Level Interconnects for Rugged Embedded Computing Brochure](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本